# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-057929

(43)Date of publication of application: 03.04.1985

(51)Int.CI.

H01L 21/30 H01L 21/66

(21)Application number: 58-165075

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

09.09.1983

(72)Inventor: OSHIMA YOSHIMASA

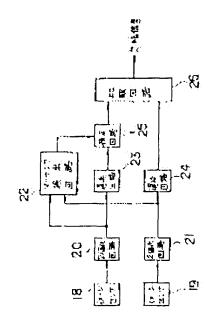
HARA YASUHIKO MAKIHIRA HIROSHI FUSHIMI SATOSHI

## (54) METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING DEFECT OF PATTERN

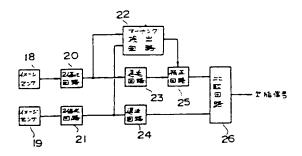
## (57)Abstract:

PURPOSE: To detect defects in two patterns with high accuracy by detecting and correcting positional displacement between the patterns during the delay of binary-coded signals corresponding to the patterns and comparing the patterns every time the binary-coded signals are delayed.

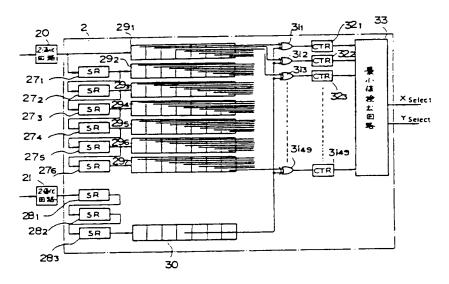
CONSTITUTION: Two same—shape patterns on a sample are detected by linear image sensors 18, 19 in a two—dimensional manner. A matching detecting circuit 22 detects the degree of positional displacement between the patterns during a time when binary—coded signals from binary—coding circuits 20, 21 are delayed by delay circuit 23, 24. The quantity of delay in the delay circuits 23, 24 is brought to M × N bits when the number of picture elements of the image sensors 18, 19 shall be M bits and the number of scanning N bits. Positional displacement is obtained at every X direction and Y direction from the matching detecting circuit 22 at every N—time scanning, and a defect can be detected with high accuracy by a comparison circuit 26 on the basis of a two—dimensional binary—coded signal resulting in no positional displacement when the binary—coded signal from the delay circuit 23 is shift—delay controlled by a correcting circuit 25.



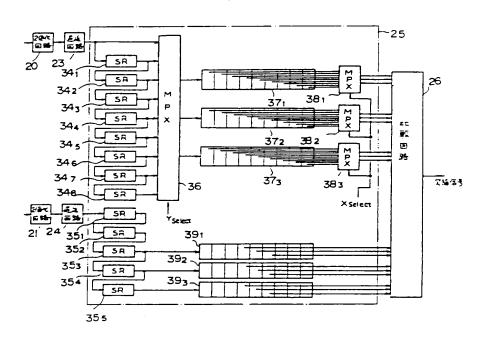
第5図

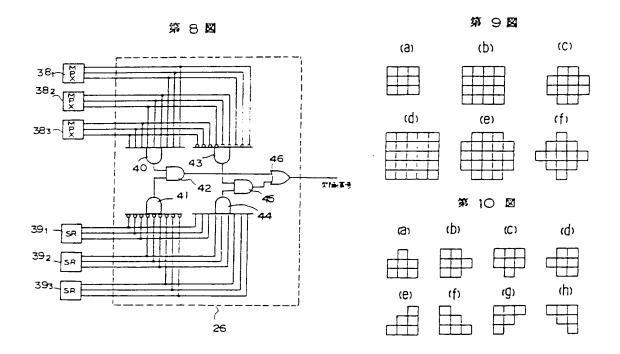


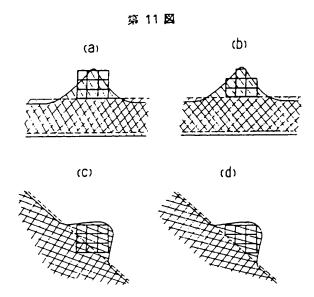
第6図



第フ図







⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

昭60-57929

၍Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)4月3日

H 01 L 21/30 21/66 Z-6603-5F 6603-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10頁)

**公発明の名称** パターン欠陥検出方法とその装置

②特 願 昭58-165075

❷出 願 昭58(1983)9月9日

砂発 明 者 牧 平 坦 横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研究所内

砂発 明 者 伏 見 智 横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研究所内

①出 願 人 株式会社日立製作所 ②代 理 人 弁理士 秋本 正実 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

#### 明 細 書

発明の名称 パターン欠陥検出方法とその装置 特許請求の範囲

1. 少なくとも何れか一方のパターンを走査することによつて得られる2値化信号を、上記パターンと同様してあるいは予め記憶されている2値化データを読み出すことによつて得られる他のパターン対応の2値化信号と二次元的に比較することによつて、パターン不一致部分を検出するパタ

ーン欠陥検出方法にして、2つのパターン対応の2値化信号を各々所定量運延せしめる変化数運延が行をわれている間に、二次元的に運延せられた一方のパターンに係る三次元面像の一定主た他方のパターンに係る面像にかける特定会素ととによって終刑的、肛つ二次元的に2つのパターンは間の位置ずれを検出し、数検出に係る位置ずれたもので達上記2つのパターン対応の所定量運延された2値化信号を二次元的に運延するととによって

置すれ補正したうえ補正符の2値化信号各々より 二次元的に抽出された比較用絵業パメーン対比の 2値化信号間でパメーン比較を行えうことを特徴 とするパメーン欠降検出方法。

2 補正務の2値化信号からの終来パターン対応の2値化信号の抽出は、動非対称型の終来パターンによつても同時に行なわれる特許請求の範囲第1項記載のパターン欠陥検出方法。

5 4

4. 補正手段にかいては、軸非対称型の比較用 検索パターンによつても補正例の2値化信号から の鉄パターン対応の2値化信号の抽出が同時に行 なわれる特許請求の範囲第3項記載のパターン欠 臨軸出稿間。

発明の詳細な説明

〔発明の利用分野〕

本発明は、LSIウェハヤホトマスク、ブリント 基板などに形成された回路パターンにおける欠陥

このように根據的な位置合せには限界があることがら、これを解析すべく電気的にパターン間では留合せずれを測定したうえ位置合せずれを制定したうえ位置合せずれたは等にいることも従来より考えられている。例えば特別にあるが、これによる場合は別に新たな問題を生じるものとなつている。因みにその方法を振略的に説明すれば以下のようである。

■ 別ち、第1図に示す如くマスク等の試料1は駆動モーチ3、4によつて X 方向、 Y 方向に駆動可

を自動的、且つ高精度に使出するための方がとそ の装置に関するものである。

#### (発明の背景)

LSIなどは高密度集積化によつて多根能化、小 型化される傾向にあるが、製品としての信頼性を 確保する観点よりして回路パターンにおける欠陥 を可能な限り事前に、しかも連やかに検出、除去 するととが必要となつている。とのためパメーン の比較検査を行なりマスク検査契削などがそれま でに行なわれていた顕微鏡による月視検査に代つ て出現、実用化されているのが異状である。一般 にマスク検査装置などにおいては (彼) 検査側パタ ーンが比較基準パターンとパターン比較されると とによつて検査側パターンにパターン欠陥が存り るか否かが検出されるよりになつているが、パメ - ン比較検査の数にはそれらパメーン間での航貨 合せが重要となつている。これは、位置合せ誤差 があればそれ以下の大きさの欠陥け検川され得な いからである。従来にもつてはパメーン地査用の ステージャパターン検出用の光学系などにおける

6

とのパターンの比較に際してはとれて先立つてパターンの位置すれが位置すれ判定器11で検出されるようになつている。とれは、正常なパターンであつてもパターン検出器7、8などに位置すれが存在する場合には正常なパターンを欠陥として割つて判定する裏れがあるからである。位置すれ利定器11より得られる位置ずれ補正データによつて位置補償回路9、10にて電気的に位置すれを補正するものであり、比較判定器12は補正疾の2例化

電気供号にもとづきパメーンの比較を行なりより になつているわけである。

位置ずれ判定器11での位置ずれの検出は3万向。 Y方向について行をわれるが、第2図(a)、(b)はX 方向についての検出原理を示したものである。と れによると左右各々の2値パターンはシフトレジ スタを用い局部的に切り出され、パターン検出器 7, 8による走査に同期して左から右の方向に、 上から下の方向に IC メモリ内を二次元的に移動 ナるものとなつている。第2図(a)、(b)における左 側の凶は IC メモリ内における左右各々のパター ンの例を示したものである。とれらパターンを第 2 図(a), (b)における右側の図として示す如く局部 メモリ内でエツデバターン化することによつて位 置すれの程度が測定されるものである。即ち、X 方向のずれを検出する場合には、エッデ化費のバ メーンをY軸方向に投影しコード化することによ つて行なわれる。本例では左のパメーンに係るコ - ド化パターンは"000000110"として、また、右 のパターンに保るそれは"011000000"となるが、

これより位置すれは+5ビットとして検用されるものである。 Y 方向の位置ずれも回様にして検用されるが、このようにして検用される位置すれデータを多数回に亘つて得たうえで統計的に処理するようにすれば、最も確からしい位置すれまが検用されるわけである。

9 <u>ñ</u>

10 ,

スタ16の並列出力よりマルチプレクサ17によつて X方向ビット位置出力を選択するようにしたもの である。

しかしながら、上記方法による場合はXY方向 のパターンは問題ないとしても45ペターンのよう ド、X, Y方向以外のバターンでは位置すれ検出、 位置補正が不可能となつている。また、時来列で 出力を切り換えるので位置合せの前後でパターン が併載したり変形するなど、数小欠陥の情報が消 失してしまりという不具合がある。とれでは正確 な検査を行ない得ないわけである。とのため位置 補正はパメーンが存在しないととろで行なり必要 がある。更に上記方法による場合には位置すれ刺 定と欠陥判定とに時間的なずれがあることから、 パターンが連続している場合には位置ずれを測定 したパターンと検査するパターンとが離れること になり正確な位置補正は不可能となる。ところで、 パターンの高密度化によりチップ内ではパターン のないところが存在しない試料もあり、このため チップ境界のバターンのないダイシングラインを

通過中に位置補正を行なり方法が特別的 57-34402 号公報において複業されている。しかしながら、 この方法による場合は位置ずれを測定したチップ と検査するチップが異なることになり、1チップ 通過する間のテーブル精度やチップの配列精度を カパーし得なく、したがつて、精密な位置合せを 行ない得ないが故に欠陥検出を高精度に行なりこ とは不可能である。

#### 〔発明の目的〕

本発明の目的は、パターンが X 、 Y 方向以外のパターンを含む場合であつても比較される 2 つのパターン間に存在する位置ずれを高材度に検出し、ひいては欠陥が高精度に検出され得るパターン欠陥検出方法とその装置を供するにある。

#### (発明の概要)

この目的のため本苑別は、 2 つのパターン対応 の 2 値化信号を所定量選集せしめる原にその選組 が行なわれている間に、それらパターン間に存在 する位置ずれを二次元的に選組せしめられた一方 のパターンに係る二次元面像の一定エリア内にお 

#### 〔発明の実施例〕

以下、本苑明を前5図から第11図により説明する。

先才第 5 図により本発明による装置の構成とその動作の概要について説明する。これによるとパ

ターン検出器としてのリニアイメージセンサ18.19は自己走査によつて一次元的にパターンを検出するようになつている。しかして、ステージ戦戦された試料をその定意方向とは取交する方向に制造されば、試料上における2つの同一形状パメーンはリニアイメージセンサ18.19によつて無機とつない、操像では大力メラを使用する場合には検出点を複数回域像可能であれば、後述の遅延回路23.24を省略することも可能である。

さて、リニアイメージセンサ 18、19の川力は 2 値化回路 20、21 にて 2 値化された 5 えマッチング 検出回路 22 かよび 逆紙回路 23、24 に与えられるも のとなつている。マッチング検川回路 22 について は詳細に接述するところであるが、 2 値化回路 20、 21 からの 2 値化信号が遅延回路 23、24 にて遅延さ れている間に 2 つのパメーン間の位置 ずれの程度 をそれら 2 値化信号にもとづいて検川するように なつている。ところで、遅延回路 23、24 での遅延

1.4

13 6

量であるが、とれはリニアイメージセンサ18、19 の絵案数をMビットとして、最適な位置すれ検出 に長されるリニアイメージセンサ18,19走査回数 Nによつて決定されM×Nピットとされる。 運蕉 回路23,24各々は例えばMビント容量のシフトレ ジスタがN個カスケード接続されたものとしてな るわけである。 このように 2 値化信号が M × N ビ ット選続される度に、即ち、N回の走査が行なわ れる度にマッチング検出回路22からは検出された 位置ずれがX方向、Y方向毎に得られるが、とれ にもとづき補正回路25で遅延回路23からの遅延さ れた2値化信号をシフト遅延制御すれば、遅延回 路24からの2値化信号に対して位置ずれのない2 値化信号が得られるものである。よつて、位置ず れのない二次元2値化信号にもとづき比較回路 26 で所定にバターンを比較すれば、欠陥が高精度に 検川されるところとなるわけである。補正回路25 セのシフト是延はリニアイメージセンサ18 , 19 O N走査毎に、しかもスタートパルスに同期して行 なわれるととから、二次元パターンにはずれは生 せず、また、欠陥検出と位置すれ検出が同一パターンを用いて行なわれることから、高精度な欠陥 検出が可能となるものである。

次に、上記構成におけるマッチング検出側路、 補正回路および比較回路について詳細に説明すれ ば以下のようである。

僧の出力と二次元局部メモリにおける各ピット位 費出力の各々との間で排他的論理和ゲート31<sub>1</sub>~31<sub>49</sub> で排他的論理和することによつて不一致の絵業が 検川されるととになるものである。カウンチ32,~ 32。は二次元局部メモリにおける各絵案に対応して 設けられ、対応する絵集が第4番目ピット位置出 力に不一致である場合をカウントするものとなつ ている。したがつて、リニアイメージセンサによ つてN回走査が行なわれる度にカウンタ321~32esを リセットするようにすれば、リセット直前におけ る各カウンタ321~32gのカウント値は M 絵葉× N 走 査のエリア内での絵業不一数回数を表わすことに なるものである。ととろで、二次元局部メモリに おける各ピット位置出力はシフトレジスタ30 にお ける第4番目ピット位置出力に対してX、Y方向 土3 絵素以内のものであるから、カウント値が最 小であるカウンタ対応の数素位置出力がシフトレ ジスタ30における第4番目ピット位置出力に一致 するものであることが知れる。即ち、マッチング 位置が知れものであり、とのマッチング位置より

自動的に位置すれが土 3 ビット以内で X . Y 方向 低に求められるものである。最小値検出问路 33 ピ リセット重新におけるカウンタ32, ~32,66 \*のカウ ント値を取り込み、カウント値が最小であるカウ ンタを検出したりえ位置すれを X . Y 方向 46 に出 力しているわけである。なむ、本例でのものは X . Y 方向土 3 ビット以内で位置ずれが検出されるも のとなつているが、これに限定されるものではない。

次に補正回路を第7図により規則すれば、2値 化回路20からの2値化信号は遅延回路23によつて N走査分遅延された状態で補正回路25に入力され ることになるが、この補正回路25では最小値使用 回路33からのX方向選択信号(X Select)、 Y 方 向選択信号(Y Select)によつエシフトレジスま 30における第4番目ピット位置用力に相当する2 値化信号とこれを中心としてX, Y 方向出上ピッ ト以内の2値化信号とが抽出されるものとなつで いる。

第7塁に示す如くリニアイメージセンサ走衛方

1 7 Ti

1.8

向をX方向として、マルチブレクサ36によっては 選延回路23 かよび 1 走査分遅延のシンフト出力とこれを中心として Y 方向最適シフト出力 Y 方向 シフト出力が同時に連択されたうえシでいる。 タ371~373をシフトされるようになつファいる。 マルチブレクサ381~383によつてはシンフト オルチブレクサ381~383によってはシンフト を中心として X 方向最適 ビット がれた ビット を中心として X 方向を 1 ビット ずれた ビット 置出力が同時に 選択されるものとなって とした 3 × 3 鈴栗対応の 2 値化信号が得られるものである。

一方、遅延回路 24 からの 2 値化信号からも本例では 組正回路 25 にて上記  $3 \times 3$  絵楽対応の 2 値化信号を比較される 2 値化信号が推出されるものとなつている。 遅延回路 24 からの 2 値化信号は図示の如く 1 走査分遅延のシフトレジス  $935_1 \sim 35_3$  およびシフトレジス  $930_1 \sim 30_3$  によつてシフトされ、シフトレジス  $930_1 \sim 30_3$  になける第 4 番目  $\sim$  第 6 番目

ピット位曜出力が比較される2値化信号として抽出されるものである。このようにして抽出された2次元パターンとしての9ピット2値化信号は比較回路26で比較されるが、第8図は比較回路26の一例での構成を示したものである。

第8回によるとマルチブレクサ381~383からの9ピット2値化信号はそれら全てが"1"かまたは"0"かがそれぞれアンドグート40、ノアグート43によつて検出されるようになつている。同様にシスト200でなったは"0"かがそれぞれアンドグート44、ノアグート41によって検出されるようになってもいっている。しかして、マルチブレクサ381~381からの2値化信号が全て"1"である場合にシフトレジスタ391~393からの2値化信号が全て"0"である場合にシフトレジスタ391~393からの2値化信号が全て"0"である場合にシフトレジスタ391~393からの2値化信号が全て"0"である場合をそれぞれアンドグート46を介し取り出すようにすれば、欠陥の有無が知れるわけである。

本例では第9回(a)に示す3×3絵果パターンに

もとづきパターン比較を行なりことによつて欠陥 を検出しているが、との他第 9 図(b), (c) に示す 4 × 4 絵果パターンや第 9 図 (d)、 (e)、(f)に示す 5 × 5 厳潔パメーンなどの軸対称型のものを使用する ことによつて欠陥検出感度を可変とすることも可 能となつている。絵葉パメーンにかける絵葉数が 大きくなる程に検出感度は低下するが、第9図(b) ~(1) に示す如くの絵栄パターンを用いる場合には 第7図にかいてシフトレジスタ34, 35. 37. 39の 数を増やし、また、シフトレジスタ37 や場合によ つてはシフトレジスタ39のピツト数を増やすなど の株成安更を行なりことによつて容易に対処し得 る。また、絵案パターンとしては第10図(a)~(h)に 示す如くの軸非対称型のものも使用可能である。 第11 図(a), (b)は比較される 2 つのパターン ( 針線 表示)の何れか一方に半円状突起が欠陥として存 在する場合を示したものであるが、第9図(a)に示 す絵案パターンによる場合は欠陥は検出され得な いととが刊る。しかしながら、第10 図(a)に示す絵 米パターンによる場合は検出可能となるものであ

のであることを除けば第11図(a)。(b)に事情に同様 となつている。との場合には第10図(li)に示す絵業 パターンによつて欠陥は検出可とされるが、虾り 図(1)に示すものによる場合は検出不可能であると とが判る。とのように輔非対称の絵果パターンに よる場合は鉄細な欠陥までも検出可能となるから。 欠陥検出性能を向上せしめることが町組となる。 したがつて、X Y 方向 パォーンに 45°パォーンが 萬 在する場合には軸対称型の絵案パターンの他に通 当た軸非対称型の絵葉パメーンを同時に併用すれ は、欠陥は高精度に検出されることになる。近に 以上の例では土3ピット(絵葉)までのパターン の位置すれが許容されているが、位置すれが更に 大きい場合をも許容するためにはシフトレジスタ 27、28、29、排他的論理和ゲート31 およびカウン タ 32 の数を増やし、また、シフトレジスタ 29 , 30 のピット数を増やすことで対弧し得る。更にまた 以上の例では同一試料上における2つのパターン を検出したりえ比較するよりにして欠陥検川が行

る。また、第11図(c)。(d)はパターンがおり向のも

2 1 <sub>ti</sub>

なわれているが、異なる試料上における対応する パターンを検出、比較するようにしても、また、 比據装置に予め配復せしめられた設計データを一 方のパターン対応の2値化信号として読み出して 使用するようにしてもよいことは勿論である。

をお、光学をでは、 をおいて、 をないでは、 をないでは、 をないでは、 をでは、 をでは、 をでは、 をできるが、 をできなが、 

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、2つのパターン対応の2値化信号を所定に選延せしめる度ににそれられたから、2 つのでをでなる間にそれらパターン間で存在する位置ずれを斬嫌なる方法で検出し、 との作性 出された位置ずれによって所定に遅延せしめられた 2 値化信号を位置ずれ補正したうえ所定にパターン比較するように、また、そのように構成したものである。

2 2 6

したがつて、本発明による場合は、比較される 2つのパターンに45ペターンが含まれる場合であ つてもそれが高精度にして検出されるから、欠陥 もまた高精度にして検出され得るという効果があ る

#### 図面の簡単な説明

第1回は、従来技術に係るパチーン欠陥検用を 値の一例での数要構成を示す図、第2回(a)。(d)、 第3回かよび第4回は、その構成にかけるパチーンの位置ずれ補正原理を説明するための図、第5 回は、本発明によるパチーン欠除検用装置の一例 で概要構成を示す図、第6回、第7回、第8回は、

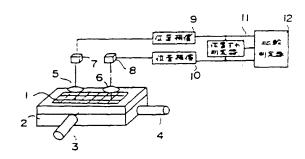
-138-

それぞれその構成におけるマッチング検出回路、補正回路、比較回路の一例での詳細な構成を示す図、第9図(a)~(f) は、それぞれ軸対称型数案パターンの例を示す図、第10図(a)~(h) は、それぞれ軸非対称型数案パターンの例を示す図、第11図(a)~(d) は、軸非対称型数案パターンによる効果の程を説明するための図である。

18、19…リニアイメージセンサ、20、21… 2 値 化回路、22…マッチング検出回路、23、24…遅延 回路、25…補正回路、26…比較回路。

化那人 炸理士 秋 本 正 寒

第 1 図



# 2 X (a)

